

2024年度 決算補足説明資料

2025年5月13日



2024年度 業績及び今期予想

(単位：億円)

	2023年度 通期実績	2024年度 通期実績	増減額	前期比	2025年度 通期予想	増減額	前期比
売上高	1,795	2,068	273	15.2%	2,130	62	3.0%
営業利益	117 6.5%	191 9.2%	74	63.7%	200 9.4%	9	4.8%
経常利益	143 8.0%	188 9.1%	45	31.5%	190 8.9%	2	1.3%
当期純利益	113 6.3%	149 7.2%	36	32.0%	155 7.3%	6	3.9%
期中平均為替レート (JPY/USD)	145.31	152.57			140		

2024年度 商品別売上及び今期予想

(単位：億円)

	2023年度 通期実績	2024年度 通期実績	増減額	前期比	2025年度 通期予想	増減額	前期比
車載	947	904	-43	-4.5%	910	6	0.7%
スマートフォン	235	225	-10	-4.3%	225	0	0.0%
情報通信	46	227	181	393.5%	250	23	10.1%
半導体PKG基板	7	10	3	42.9%	15	5	50.0%
モジュール基板	85	134	49	57.6%	135	1	0.7%
アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	172	206	34	19.8%	205	-1	-0.5%
電子機器	303	362	59	19.5%	390	28	7.7%
合計	1,795	2,068	273	15.2%	2,130	62	3.0%

2024年度 仕様別売上及び今期予想

(単位：億円)

	2023年度 通期実績	2024年度 通期実績	増減額	前期比	2025年度 通期予想	増減額	前期比
多層貫通基板	799	756	-43	-5.4%	730	-26	-3.4%
ビルドアップ基板	622	887	265	42.6%	940	53	6.0%
半導体PKG基板	7	10	3	42.9%	15	5	50.0%
リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	64	53	-11	-17.2%	55	2	3.8%
電子機器	303	362	59	19.5%	390	28	7.7%
合計	1,795	2,068	273	15.2%	2,130	62	3.0%

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。